

Programa del viaje informativo sobre embalaje y envasado para alimentos y bebidas

05.-08.05.2026, Alemania

Martes, 05.05.2026 (Wiesbaden)

Inicio oficial y presentación de todas las empresas participantes

Networking con proveedores y actores clave del sector, en conjunto con **Hessen Trade & Invest (HTAI)**

Visita técnica empresa alemana (ROVEMA / Weber Food Technology) tbc

Cena de bienvenida

Miercoles, 06.05.2026 (Köln)

Evento de networking con **IHK Köln** (Cámara de Comercio e Industria de Colonia)

Presentación de tendencias, innovaciones tecnológicas y desarrollos de mercado en embalaje y envasado

Visita a empresa alemana con foco en best practices, innovación y eficiencia en soluciones de packaging (tbc)

Espacios de intercambio y networking sectorial

Jueves, 07.05.2026 (Düsseldorf)

Recepción oficial de la Feria Düsseldorf en el marco de **interpack**

Evento de networking con **IHK Düsseldorf** (Cámara de Comercio e Industria de Düsseldorf)

Visita guiada a la feria interpack

Evento conjunto con VDMA (Asociación Alemana de Maquinaria para la Industria Alimentaria y de Envases)

Networking Dinner

Viernes, 08.05.2026 (Düsseldorf)

Visita de la feria interpack y reuniones B2B

Networking internacional con expositores y expertos del sector

Cena de despedida y ronda de feedback

Mit der Durchführung dieses Projekts im Rahmen des Bundesförderprogramms Mittelstand Global/ Markterschließungsprogramm beauftragt:



Deutsch-Chilenische
Industrie- und Handelskammer
Cámara Chileno-Alemana
de Comercio e Industria

Deutsch-Peruanische
Industrie- und Handelskammer
Cámara de Comercio e Industria
Peruano-Alemana

Deutsch-Kolumbianische
Industrie- und Handelskammer
Cámara de Industria y Comercio
Colombo-Alemana

Kooperations- und Fachpartner:



Das Markterschließungsprogramm für
kleine und mittlere Unternehmen ist ein
Förderprogramm des:



Bundesministerium
für Wirtschaft
und Energie